### 1.31

# TR. TE DE COOPERATION EN M. IERE DE BREVETS

	Expéditeur: le BUREAU INTERNATIONAL				
PCT	Destinataire:				
NOTIFICATION DE L'ENREGISTREMENT D'UN CHANGEMENT  (règle 92bis.1 et instruction administrative 422 du PCT)  Date d'expédition (jour/mois/année) 26 avril 2001 (26.04.01)	ESSELIN, Sophie Thomson-CSF Propriété Intellectuelle Dépt. Brevets 13, avenue du Prés. Salvador Allende F-94117 Arcueil Cedex FRANCE				
Référence du dossier du déposant ou du mandataire 61668	NOTIFICATION IMPORTANTE				
Demande internationale no	Date du dépôt international (jour/mois/année)				
PCT/FR00/00665	17 mars 2000 (17.03.00)				
	<u></u>				
Les renseignements suivants étaient enregistrés en ce qui      X le déposant l'inventeur	concerne:  le mandataire  le représentant commun				
Nom et adresse	Nationalité (nom de l'Etat) Domicile (nom de l'Etat)				
THOMSON-CSF SEXTANT Aérodrome de Villacoublay F-78140 Vélizy Villacoublay FRANCE	FR FR no de téléphone				
	no de télécopieur				
	no de téléimprimeur				
2. Le Bureau international notifie au déposant que le changen la personne X le nom l'adres					
Nom et adresse	Nationalité (nom de l'Etat) Domicile (nom de l'Etat)				
THALES AVIONICS S.A.	FR FR				
Aérodrome de Villacoublay F-78140 Vélizy Villacoublay FRANCE	no de téléphone				
	no de télécopieur				
	no de téléimprimeur				
3. Observations complémentaires, le cas échéant:					
4. Une copie de cette notification a été envoyée:					
X à l'office récepteur	aux offices désignés concernés				
à l'administration chargée de la recherche international	e X aux offices élus concernés				
à l'administration chargée de l'examen préliminaire inte	ernational autre destinataire:				
Durana international de HOLEDS	Fonctionnaire autorisé:				
Bureau international de l'OMPI 34, chemin des Colombettes 1211 Genève 20, Suisse	Simin Baharlou				
no de télécopieur (41-22) 740.14.35	no de téléphone (41-22) 338.83.38				

# TRA.. E DE COOPERATION EN MA LIERE DE BREVETS

	Expediteur: le BUREAU INTERNATIONAL	
PCT	Destinataire:	,2(
NOTIFICATION D'ELECTION  (règle 61.2 du PCT)	Assistant Commissioner for Patents United States Patent and Trademark Office Box PCT Washington, D.C.20231 ETATS-UNIS D'AMERIQUE	•
Date d'expédition (jour/mois/année) 23 octobre 2000 (23.10.00)	en sa qualité d'office élu	
Demande internationale no PCT/FR00/00665	Référence du dossier du déposant ou du mandataire 61668	
Date du dépôt international (jour/mois/année) 17 mars 2000 (17.03.00)	Date de priorité (jour/mois/année) 19 mars 1999 (19.03.99)	
Déposant	,	
CHEVALLIER, Yves etc		
	al présentée à l'administration chargée de l'examen préliminaire	
international le: 22 août 2000 (	22.08.00)	
dans une déclaration visant une élection ultérieure d	léposée auprès du Bureau international le:	
<del></del>		
2. L'élection X a été faite		
	e de priorité ou, lorsque la règle 32 s'applique, dans le délai visé	
•		
Bureau international de l'OMPI	Fonctionnaire autorisé	
34, chemin des Colombettes 1211 Genève 20, Suisse	Maria Kirchner	
no de télécopieur: (41-22) 740.14.35	no de téléphone: (41-22) 338.83.38	

# Translation.

# PATENT COOPERATION TREATY

# **PCT**

# INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

(PCT Arriele 36 and Rule 70)

Applicant's or agent's file reference 61668	FOR FURTHER ACTION	SeeNotifica Examination	tionofTransmittalofInternational Preliminary n Report (Form PCT/IPEA/416)
International application No. PCT/FR00/00665	International filing date (day) 17 March 2000 (17		Priority date (day/month/year) 19 March 1999 (19.03.99)
International Patent Classification (IPC) or n B29C 45/14	` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` `		19 Water 1999 (19.03.99)
Applicant	THALES AVIONIC	CS S.A.	
2. This REPORT consists of a total of Management of amended and are the basis for 70.16 and Section 607 of the Amended annexes consist of a total of These annexes consist of	sheets, including the dot by ANNEXES, i.e., sheets of this report and/or sheets contand and instractive Instructions under the following items:  If opinion with regard to novelty the following such statements and a sheets.	f the description of the description of the description of the PCT).	RECEIVED  MAY 1 0 2002  TC 1700
Date of submission of the demand	Date of	completion of	this report
22 August 2000 (22.08.		-	une 2001 (08.06.2001)
Name and mailing address of the IPEA/EP	Authori	zed officer	
Facsimile No.	Telepho	ne No.	

Form PCT/IPEA/409 (cover sheet) (July 1998)

International application No.

# INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

PCT/FR00/00665

I. Basis	of the re	port	
1. With	regard to	the elements of the international application:*	
	the inte	mational application as originally filed	
$\boxtimes$	the des	cription:	
	pages	1-6	, as originally filed
	pages		, filed with the demand
	pages	, filed with the letter of	
$\boxtimes$	the clai		
	pages		as originally filed
	pages	, as amended (tog	, as originally filed
	pages		, filed with the demand
	pages		of, 12 February 2001 (12.02.2001)
$\square$	the draw		
	the drav	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	
	pages .	1/1	
	pages	, filed with the letter o	
t		nce listing part of the description:	
	pages		
	pages	,	
	pages _	, filed with the letter o	f
the in	the lang	tuage of a translation furnished for the purposes of international search (under tuage of publication of the international application (under Rule 48.3(b)). The guage of the translation furnished for the purposes of international preliminational prelimin	which is: er Rule 23.1(b)).
3. With prelin	containe filed tog	to any nucleotide and/or amino acid sequence disclosed in the interamination was carried out on the basis of the sequence listing:  ed in the international application in written form.  gether with the international application in computer readable form.	rnational application, the international
$\vdash$		d subsequently to this Authority in written form.	
H		d subsequently to this Authority in computer readable form.	
	internati	tement that the subsequently furnished written sequence listing does onal application as filed has been furnished.	
	The stat	ement that the information recorded in computer readable form is identinished.	ical to the written sequence listing has
i. 🔲	The ame	endments have resulted in the cancellation of:	
	ti	ne description, pages	
		ne claims, Nos.	
		ne drawings, sheets/fig	
i. 🔲	This repo	ort has been established as if (some of) the amendments had not been made the disclosure as filed, as indicated in the Supplemental Box (Rule 70.2(c)).**	, since they have been considered to go
in this	report . ).17).	neets which have been furnished to the receiving Office in response to an in as "originally filed" and are not annexed to this report since they do not sheet containing such amendments must be referred to under item! and as	not contain amendments (Rule 70.16

# INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

International application No. PCT/FR 00/00665

<ol> <li>Reasoned statement under Article citations and explanations supporti</li> </ol>	35(2) with regard to novelty, ing such statement	inventive step or industrial app	olicability;
Statement			
Novelty (N)	Claims	1-3	YES
	Claims		NO
Inventive step (IS)	Claims	1-3	YES
	Claims		NO
Industrial applicability (IA)	Claims	1-3	YES
	Claims		NO

2. Citations and explanations

### Prior art:

Reference is made to the following document: D1: EP 0 878 285 A1

### Claims 1 to 3:

Document D1, which is considered to be the closest prior art, also describes a method for molding a silicone component.

The subject matter of Claim 1 differs, however, from the method according to D1 primarily because the aim is that of producing a silicone component in the form of a self-adhesive assembly, whereas D1 relates to the production of a silicone component having a design on one of the surfaces thereof.

Moreover, during the production of a silicone component, the number of materials used is different, the number of layers is different and the sequence of materials constituting the different layers is likewise different. Document D1 thus refers to a silicone resin, and followed by a series of 4 layers:

Cs (a layer of a second, silicone-based adhesive), Fi (intermediate sheet), Ce (a protective layer made of a

# INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

International application No. PCT/FR 00/00665

first adhesive) and Fp (protective sheet) (see also page 3, line 25 to page 4, line 9 and Figures 5 to 8).

The problem that the present invention is intended to solve can therefore be considered to be that of providing a method for producing a silicone component in the form of a self-adhesive assembly whereby disadvantages related to attaching a silicone component to the support thereof by adhesive or over-molding can be overcome (i.e., can be achieved without leavinty costly and even specialized tooling idle).

The problems solved by the subject matter of Claim 1 and by document D1 are different, and, moreover, the methods for producing a silicone component differ substantially.

The subject matter of Claim 1 of the present application is therefore considered to be novel (PCT Article 33(2)) and to involve an inventive step (PCT Article 33(3)).

Claims 2 to 3 are dependent on Claim 1 and therefore likewise satisfy, as such, the PCT requirements of novelty and inventive step.

The subject matter of dependent Claims 2 and 3 is therefore likewise considered to be novel and inventive according to the PCT requirements (PCT Article 33(2) and (3)).

U9/926**132** 8 Rec'd PCT/PTO 0 7 SEP 2001

THE FOLLOWING IS THE ENGLISH TRANSLATION OF THE ANNEXES TO THE INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT: AMENDED SHEETS (Pages 8 and 9).

TOM BOY

### CLAIMS

- 1. A process for manufacturing a silicone part intended to be fastened to another part by adhesive bonding, said silicone part being, at the end of the process, in the form of a self-adhesive assembly, characterized in that it comprises at least the following steps:
- 10 using a mold (M) having a hollow cavity  $(E_1, E_2),$ the dimensions οf which are approximately equal to those of the self-adhesive assembly;
- \* using adhesive bonding means consisting of a stack comprising, in succession, at least a protective sheet (Fp), a layer (Ce) of a first adhesive, an intermediate sheet (Fi) and a layer (Cs) of a second adhesive, said second adhesive being silicone-based;
- \* placing said adhesion means in said mold (M), the protective sheet (Fp) being in contact with one of the walls of the hollow cavity  $(E_1)$ ;
  - \* injecting a silicone resin (R) into the space left free inside the mold by said adhesion means; and
  - \* curing the self-adhesive assembly, formed from the adhesion means and the silicone resin, and then demolding it.
- 30 2. The process as claimed in claim 1, characterized in that it includes the use of two adhesives of different types for the first layer (Ce) and for the second layer (Cs), the adhesive of the second layer being silicone-based.

35

25

3. The process as claimed in claim 1, characterized in that it includes the choice of two films each consisting of a sheet coated with adhesive on one of its sides, one of the two films being used to

constitute the protective sheet (Fp) and the layer (Ce) of a first adhesive and the other film being used to constitute the intermediate sheet (Fi) and the layer (Cs) of a second adhesive.

5

10

15

4. A self-adhesive assembly comprising at least one part (R) intended to be fastened to another part and double-sided adhesive bonding means made from a stack comprising, in succession, a protective sheet (Fp), a layer (Ce) of a first adhesive, an intermediate sheet (Fi) and a layer (Cs) of a second adhesive in contact with the part to be bonded, characterized in that the part to be adhesively bonded (R) is a silicone part and in that the layer (Cs) of the second adhesive is silicone-based.

Ş.,

### TRAME DE COOPERATION EN MAMERE DE BREVETS ARRIVÉE T.P.I Expéditeur : le BUREAU INTERNATIONAL 30 MAI 2000 Destinataire: **PCT** \_\_ESSELIN, Sophie NOTIFICATION REL Thomson-CSF Propriété Intellectuelle A LA PRESENTATION OU A LA TRANSMISSION **DU DOCUMENT DE PRIORITE** Dépt. Brevets 13, avenue du Prés. Salvador Allende (instruction administrative 411 du PCT) F-94117 Arcueil Cedex **FRANCE** Date d'expédition (jour/mois/année) 19 mai 2000 (19.05.00) Référence du dossier du déposant ou du mandataire NOTIFICATION IMPORTANTE 61668 Date du dépôt international (jour/mois/année) Demande internationale no 17 mars 2000 (17.03.00) PCT/FR00/00665 Date de priorité (jour/mois/année) Date de publication internationale (jour/mois/année) 19 mars 1999 (19.03.99) Pas encore publiée Déposant THOMSON-CSF SEXTANT etc

- 1. La date de réception (sauf lorsque les lettres "NR" figurent dans la colonne de droite) par le Bureau international du ou des documents de priorité correspondant à la ou aux demandes énumérées ci-après est notifiée au déposant. Sauf indication contraire consistant en un astérisque figurant à côté d'une date de réception, ou les lettres "NR", dans la colonne de droite, le document de priorité en question a été présenté ou transmis au Bureau international d'une manière conforme à la règle 17.1.a) ou b).
- 2. Ce formulaire met à jour et remplace toute notification relative à la présentation ou à la transmission du document de priorité qui a été envoyée précédemment.
- 3. Un astérisque(\*) figurant à côté d'une date de réception dans la colonne de droite signale un document de priorité présenté ou transmis au Bureau international mais de manière non conforme à la règle 17.1.a) ou b). Dans ce cas, l'attention du déposant est appelée sur la règle 17.1.c) qui stipule qu'aucun office désigné ne peut décider de ne pas tenir compte de la revendication de priorité avant d'avoir donné au déposant la possibilité de remettre le document de priorité dans un délai raisonnable en l'espèce.
- 4. Les lettres "NR" figurant dans la colonne de droite signalent un document de priorité que le Bureau international n'a pas reçu ou que le déposant n'a pas demandé à l'office récepteur de préparer et de transmettre au Bureau international, conformément à la règle 17.1.a) ou b), respectivement. Dans ce cas, l'attention du déposant est appelée sur la règle 17.1.c) qui stipule qu'aucun office désigné ne peut décider de ne pas tenir compte de la revendication de priorité avant d'avoir donné au déposant la possibilité de remettre le document de priorité dans un délai raisonnable en l'espèce.

Date de priorité Dem

Demande de priorité n

Pays, office régional ou office récepteur selon le PCT Date de réception du document de priorité

19 mars 1999 (19.03.99) 99/03466

FR

14 avri 2000 (14.04.00)

Bureau international de l'OMPI 34, chemin des Colombettes 1211 Genève 20, Suisse Fonctionnaire autorisé:

Tessadel PAMPLIEGA XX

no de télécopieur (41-22) 740.14.35

no de téléphone (41-22) 338.83.38

### PCT

### AVIS INFORMANT LE DEPOSANT DE LA COMMUNICATION DE LA DEMANDE INTERNATIONALE AUX OFFICES DESIGNES

(règle 47.1.c), première phrase, du PCT)

Expéditeur: le BUREAU INTERNATIONAL Destinataire: ESSELIN, Sophie Thomson-CSF Propriété 0.001.2000 Intellectuelle Dépt. Brevets 13, avenue du Prés. Sal Al So A..... Allende F-94117 Arcueil Cedex **FRANCE** 

Date d'expédition (jour/mois/année)

28 septembre 2000 (28.09.00)

Référence du dossier du déposant ou du mandataire

61668

**AVIS IMPORTANT** 

Demande internationale no PCT/FR00/00665

Date du dépôt international (jour/mois/année) Date de priorité (jour/mois/année) 17 mars 2000 (17.03.00)

19 mars 1999 (19.03.99)

Déposant

THOMSON-CSF SEXTANT etc

1. Il est notifié par la présente qu'à la date indiquée ci-dessus comme date d'expédition de cet avis, le Bureau international a communiqué, comme le prévoit l'article 20, la demande internationale aux offices désignés suivants:

Conformément à la règle 47.1.c), troisième phrase, ces offices acceptent le présent avis comme preuve déterminante du fait que la communication de la demande internationale a bien eu lieu à la date d'expédition indiquée plus haut, et le déposant n'est pas tenu de remettre de copie de la demande internationale à l'office ou aux offices désignés.

2. Les offices désignés suivants ont renoncé à l'exigence selon laquelle cette communication doit être effectuée à cette date; CA, EP, JP

La communication sera effectuée seulement sur demande de ces offices. De plus, le déposant n'est pas tenu de remettre de copie de la demande internationale aux offices en question (règle 49.1)a-bis)).

3. Le présent avis est accompagné d'une copie de la demande internationale publiée par le Bureau international le 28 septembre 2000 (28.09.00) sous le numéro WO 00/56516

### RAPPEL CONCERNANT LE CHAPITRE II (article 31.2)a) et règle 54.2)

Si le déposant souhaite reporter l'ouverture de la phase nationale jusqu'à 30 mois (ou plus pour ce qui concerne certains offices) à compter de la date de priorité, la demande d'examen préliminaire international doit être présentée à l'administration compétente chargée de l'examen préliminaire international avant l'expiration d'un délai de 19 mois à compter de la date de priorité.

Il appartient exclusivement au déposant de veiller au respect du délai de 19 mois.

Il est à noter que seul un déposant qui est ressortissant d'un Etat contractant du PCT lié par le chapitre Il ou qui y a son domicile peut présenter une demande d'examen préliminaire international.

### RAPPEL CONCERNANT L'OUVERTURE DE LA PHASE NATIONALE (article 22 ou 39.1))

Si le déposant souhaite que la demande internationale procède en phase nationale, il doit, dans le délai de 20 mois ou de 30 mois, ou plus pour ce qui concerne certains offices, accomplir les actes mentionnés dans ces dispositions auprès de chaque office désigné ou élu.

Pour d'autres informations importantes concernant les délais et les actes à accomplir pour l'ouverture de la phase nationale, voir l'annexe du formulaire PCT/IB/301 (Notification de la réception de l'exemplaire original) et le volume II du Guide du déposant du PCT.

> Bureau international de l'OMPI 34, chemin des Colombettes 1211 Genève 20, Suisse

Fonctionnaire autorisé

J. Zahra

no de téléphone (41-22) 338.83.38

### **PATENT COOPERATION TREATY**

# **PCT**

### INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

(PCT Article 36 and Rule 70)

Applicant's or Agent's file reference 61668			t's file reference	FOR FURTHER ACT	See Notificat 10N Examination	ion of Transmittal of Internatio Report (Form PCT/IPEA/416)	nal Preliminary
International application No. PCT/FR00/00665			ition No.	International filing da 17/03/2000	te (day/month/year)	Priority date (day/month/ye 19/03/1999	ear)
Inte B2	ernational 9C45/14	Patent	Classification (IPC) or na	ational classification an	d IPC		
	olicant OMSON-C	SF SE	XTANT	<del></del>			
1.	<ol> <li>This international preliminary examination report has been prepared by this International Preliminary Examining Authority and is transmitted to the applicant according to Article 36.</li> </ol>						
2.	This REI	PORT	consists of a total of 5 sh	eets including this title	page.		
	ame	ended : Instru	and are the basis for this ction 607 of Administrativ	s report and/or sheets re Instructions of the P	containing rectification	n, claims and/or drawings w s made before this Authority	hich have been (see Rule 70.16
	These ar	nexes	consist of a total of 1 sh	eets.	·		
3.	This repo	ort cont	ains indications relating	to the following items:			
	4	$\boxtimes$	Basis of the report				
	11		Priority				
	111		Non-establishment of o	opinion with regard to n	ovelty, inventive step a	and industrial applicability	
	IV		Lack of unity of invention	on			
	V	Ø	Reasoned statement a citations and explanation	according to Article 35 ons supporting such st	(2) with regard to nov atement	elty, inventive step or industr	ial applicability;
	VI		Certain documents cite	ed			
	VII		Certain defects in the in	nternational application	ı		
	VIII   Certain observations on the international application						
D-4-							
	e of submis 8/2000	sion of	f the demand		Date of completion of 08.06.2001	this report	
Name and mailing address of the IPEA/  European Patent Office D-80298 Munich Tel. +49 89 2399-0, Tx: 523656 epmu d Fax: +49 89 2399-4465				6 epmu d	Authorized officer: Schweissguth, M Telephone No. +49 89	9 2399 2069	

1.	Basis	of the	report
----	-------	--------	--------

This report has been drawn up on the basis of the following elements (the replacement sheets received by the receiving office in response to an invitation according to Article 14 are considered in the present report as "originally filed" and are not annexed to the report as they contain no amendments (Rules 70.16 and 70.17).): Description, pages: 1-6 as originally filed Claims, No.: 1-3 received on 12/02/2001 with the letter of 08/02/2001 Drawings, sheets: 1/1 as originally filed With regard to the language, all the elements marked above were available or furnished to this Authority in the language in which the international application was filed, unless otherwise indicated under this item. These elements were available or furnished to this Authority in the following language the language of a translation furnished for the purposes of international search (under Rule 23.1(b)). the language of publication of the international application (under Rule 48.3(b)). the language of the translation furnished for the purposes of international preliminary examination (under Rule 55.2 and/or 55.3). With regard to any nucleotide and/or amino acid sequence disclosed in the international application, the international preliminary examination was carried out on the basis of the sequence listing: contained in the international application in written form. filed together with the international application in computer readable form. furnished subsequently to this Authority in written form. furnished subsequently to this Authority in computer readable form. The statement that the subsequently furnished written sequence listing does not go beyond the disclosure in the international application as filed has been furnished.

The statement that the information recorded in computer readable form is identical to the written

sequence listing has been furnished.

4.	The amendments have result	ad in the caner	allation of:			
₹.	<u></u>		enation of.			
	the description, page	S				
	☐ the claims,	Nos.				
	the drawings, sheets,	/fig				
5.	This report has been writ going beyond the descrip	ten disregardir tion of the inve	ng (some of) ention, as file	the amendme	nts, which were co ted below (Rule 70.	nsidered as .2(c)):
	(All replacement sheets of attached to this report).	comprising ame	endments of	this nature sh	ould be indicated in	point 1 and
6.	Additional observations, if nec	essary:				
V.	Reasoned statement under applicability; citations and e	· Article 35(2) xplanations s	with rega upporting s	rd to novelty uch statemen	y, inventive step It	or industrial
1.	Statement					
	Novelty	Yes: No:	Claims Claims	1-3		
	Inventive Step	Yes: No:	Claims Claims	1-3		
	Industrial Applicability	Yes: No:	Claims Claims	1-3		

2. Citations and explanations

see separate sheet

### "Prior Art":

Reference is made to the following documents:

D1: EP 0 878 285 A1

### Claims 1 to 3:

Document D1, which is regarded as the closest prior art, also describes a process for molding a part made of silicone.

However, the subject matter of claim 1 differs from the process according to D1 firstly as the objective is to produce a silicone part which is in the form of a self-adhesive assembly, whereas D1 relates to the production of a silicone part bearing a design on one of its sides.

In addition, during the manufacture of the silicone part, the number of materials used is different, the number of layers is different and the succession of materials constituting the various layers is also different.

Document D1 thus refers to a silicone resin, then to 4 successive layers, namely Cs (a layer of a second adhesive, this adhesive being silicone-based), Fi (an intermediate sheet), Ce (a protective layer of a first adhesive) and Fp (a protective sheet) (see also page 3, line 25 to page 4, line 9 and figures 5 to 8).

The problem that the present invention aims to solve may therefore be regarded as being how to provide a process for manufacturing a silicone part which is in the form of a self-adhesive assembly making it possible to overcome the drawbacks associated with fastening a silicone part to its substrate by adhesive bonding or by overmolding (i.e. in fact more rapid assembling, not

· ·· ·

requiring expensive or even also specific tooling to be tied up.

The problems solved by the subject matter of claim 1 on the one hand and by document D1 on the other are different and, in addition, the processes for manufacturing a silicone part differ substantially.

The subject matter of claim 1 of the present application is therefore regarded as novel (Article 33(2)PCT) and as involving an inventive step (Article 33(3)PCT).

Claims 2 to 3 depend on claim 1 and therefore also satisfy, in their case, the conditions required by the PCT regarding novelty and inventive step.

The subject matter of the dependent claims 2 and 3 is therefore also regarded as novel and inventive according to the PCT criteria (Art. 33(2) and (3)).

## **PCT**

# ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE Bureau international



# DEMANDE INTERNATIONALE PUBLIEE EN VERTU DU TRAITE DE COOPERATION EN MATIERE DE BREVETS (PCT)

(51) Classification internationale des brevets 7:

B29C 45/14, C09J 7/02, C08J 5/12,
B29C 37/00

A1

(11) Numéro de publication internationale:

WO 00/56516

(43) Date de publication internationale:28 septembre 2000 (28.09.00)

(21) Numéro de la demande internationale:

PCT/FR00/00665

(22) Date de dépôt international:

17 mars 2000 (17.03.00)

(81) Etats désignés: CA, JP, US, brevet européen (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE)

(30) Données relatives à la priorité:

99/03466

19 mars 1999 (19.03.99)

Publiée FR

Avec rapport de recherche internationale.

(71) Déposant (pour tous les Etats désignés sauf US): THOM-SON-CSF SEXTANT [FR/FR]; Aérodrome de Villacou-

blay, F-78140 Vélizy Villacoublay (FR).

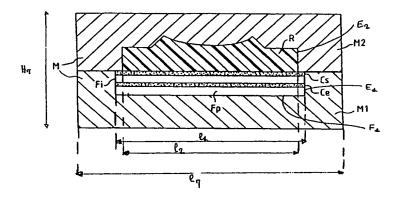
(72) Inventeurs; et

(75) Inventeurs/Déposants (US seulement): CHEVALLIER, Yves [FR/FR]; Thomson-CSF Propriété Intellectuelle, Dépt. Brevets, 13, avenue du Prés. Salvador Allende, F-94117 Arcueil Cedex (FR). VENENCIE, Christophe [FR/FR]; Thomson-CSF Propriété Intellectuelle, Dépt. Brevets, 13, avenue du Prés. Salvador Allende, F-94117 Arcueil Cedex (FR). LABILLE, Christophe [FR/FR]; Thomson-CSF Propriété Intellectuelle, Dépt. Brevets, 13, avenue du Prés. Salvador Allende, F-94117 Arcueil Cedex (FR).

(74) Mandataires: ESSELIN, Sophie etc.; Thomson-CSF Propriété Intellectuelle, Dépt. Brevets, 13, avenue du Prés. Salvador Allende, F-94117 Arcueil Cedex (FR).

(54) Title: METHOD FOR MAKING A SILICONE COMPONENT DESIGNED TO BE BONDED AND SELF-ADHESIVE ASSEMBLY OBTAINED BY SAID METHOD

(54) Titre: PROCEDE DE FABRICATION D'UNE PIECE EN SILICONE DESTINEE A ETRE COLLEE ET ENSEMBLE AUTOCOL-LANT FABRIQUE SELON LE PROCEDE



(57) Abstract

The invention concerns moulded silicone components designed to be bonded on a support. The self-adhesive assembly comprises a stack having, successively, a silicone component to be bonded (R), a silicone-based adhesive layer (Cs), an intermediate sheet (Fi), an ordinary adhesive layer (Ce) and a protective sheet (Fp). The assembly is obtained by inserting the sheets (Fi, Fp) with their adhesive layers (Cs, Ce) in a mould (M), then in injecting silicone resin into the mould and leaving it to be cured. The invention is applicable to all moulded silicone components mounted by bonding to form sealing joints, locking joints, shock absorbers, stop elements.

### (57) Abrégé

EE

Estonie

LR

Libéria

L'invention concerne les pièces moulées, en silicone, destinées à être collées sur un support. L'ensemble autocollant comporte un empilement avec, successivement, une pièce à coller en silicone (R), une couche (Cs) d'un adhésif à base de silicone, une feuille intermédiaire (Fi), une couche (Ce) d'un adhésif ordinaire et une feuille de protection (Fp). L'ensemble est obtenu en introduisant les feuilles (Fi, Fp) avec leurs couches de colle (Cs, Ce) dans un moule (M) puis en injectant de la résine au silicone dans le moule et en laissant polymériser. Application à toutes les pièces moulées, en silicone, montées par collage pour constituer des joints d'étanchéité, des joints de blocage, des amortisseurs, des butées.

### UNIQUEMENT A TITRE D'INFORMATION

Codes utilisés pour identifier les Etats parties au PCT, sur les pages de couverture des brochures publiant des demandes internationales en vertu du PCT.

AL	Albanie	ES	Espagne	LS	Lesotho	SI	Slovénie
AM	Arménie	FI	Finlande	LT	Lituanie	SK	Slovaquie
AT	Autriche	FR	France	LU	Luxembourg	SN	Sénégal
ΑU	Australie	GA	Gabon	LV	Lettonie	SZ	Swaziland
ΑZ	Azerbaĭdjan	GB	Royaume-Uni	MC	Моласо	TD	Tchad
BA	Bosnie-Herzégovine	GE	Géorgie	MD	République de Moldova	TG	Togo
BB	Barbade	GH	Ghana	MG	Madagascar	T.J	Tadjikistan
BE	Belgique	GN	Guinée	MK	Ex-République yougoslave	TM	Turkménistan
BF	Burkina Faso	GR	Grèce		de Macédoine	TR	Turquie
BG	Bulgarie	HU	Hongrie	ML	Mali	TT	Trinité-et-Tobago
BJ	Bénin	ΙE	Irlande	MN	Mongolie	UA	Ukraine
BR	Brésil	IL	Israël	MR	Mauritanie	UG	Ouganda
BY	Bélarus	IS	Islande	MW	Malawi	US	Etats-Unis d'Amérique
CA	Canada	IT	Italie	MX	Mexique	UZ	Ouzbékistan
CF	République centrafricaine	JP	Japon	NE	Niger	VN	Viet Nam
CG	Congo	KE	Kenya	NL	Pays-Bas	YU	Yougoslavie
CH	Suisse	KG	Kirghizistan	NO	Norvège	zw	Zimbabwe
CI	Côte d'Ivoire	KP	République populaire	NZ	Nouvelle-Zélande		
CM	Cameroun		démocratique de Corée	PL	Pologne		
CN	Chine	KR	République de Corée	PT	Portugal		
CU	Cuba	KZ	Kazakstan	RO	Roumanie		
CZ	République tchèque	LC	Sainte-Lucie	RU	Fédération de Russie		
DE	Allemagne	LI	Liechtenstein	SD	Soudan		
DK	Danemark	LK	Sri Lanka	SE	Suède		

SG

Singapour

WO 00/56516 PCT/FR00/00665

# Procédé de fabrication d'une pièce en silicone d stinée à être collée et ensemble autocollant fabriqué selon le procédé.

5

10

15

20

25

30

35

L'invention concerne toutes les pièces moulées, en silicone, destinées à être montées par collage sur un support, par exemple pour constituer un joint d'étanchéité.

Il est connu que les pièces en silicone ne peuvent être collées qu'avec une colle à base de silicone, cette dernière n'adhérant à la pièce en silicone que si elle polymérise après avoir été mise en contact avec la pièce.

Il est connu d'utiliser des pièces moulées, en silicone, pour servir de joint d'étanchéité, de joint de blocage, d'amortisseur, de butée...

Il est connu de, soit mouler préalablement la pièce puis de la coller sur son support, soit de surmouler directement la pièce sur son support.

Dans le cas du moulage préalable de la pièce suivi d'un collage, une couche de colle au silicone est déposée sur le support à l'endroit où doit être placée la pièce moulée en silicone, puis la pièce moulée est positionnée et il faut attendre que la colle polymérise. Ce procédé de collage présente divers inconvénients : - le temps de polymérisation de la colle est long - la nécessité d'un outillage spécifique de positionnement de la pièce et cet outillage est immobilisé pendant que s'effectue la polymérisation - la difficulté d'avoir une couche de colle d'épaisseur régulière et qui ne déborde pas.

Dans le cas du surmoulage, une fine couche de colle au silicone, ou plus précisément un primaire d'adhésion, est déposée sur le support à l'endroit où doit être située la pièce moulée en silicone. Cette couche est ensuite laissée à sécher pendant une durée variant de l'ordre de un à trois quarts d'heures selon sa constitution et la température ambiante. Un moule dont l'empreinte creuse correspond à la pièce en silicone vient coiffer la partie encollée et de la résine au silicone est injectée dans le moule. Après polymérisation de la résine,

le moule est retiré. Ce procédé de collage présente lui aussi des inconvénients: - l'attente que la couche de primaire d'adhésion sèche - l'attente, encore plus longue, que la polymérisation s'effectue, pendant cette attente le moule immobilisé ne peut être employé ailleurs, or il s'agit d'un moule souvent complexe et coûteux.

La présente invention a pour but d'éviter ou, pour le moins, de réduire ces inconvénients, en proposant un procédé de fabrication qui aboutit à un ensemble autocollant.

L'invention concerne un procédé de fabrication d'une pièce en silicone destinée à être fixée à une autre pièce par collage, ladite pièce de silicone se présentant à la fin du procédé sous la forme d'un ensemble auto-collant caractérisé en ce qu'il comporte au moins les étapes suivantes :

- \* utiliser un moule ayant une empreinte creuse dont les dimensions sont sensiblement égales à celles de l'ensemble auto-collant,
  - \* utiliser des moyens de collage constitué d'un empilement comportant successivement au moins une feuille de protection, une couche d'un premier adhésif, une feuille, et une couche d'un deuxième adhésif, ledit deuxième adhésif étant à base de silicone,
    - \* disposer lesdits moyens d'adhésion dans ledit moule, la feuille de protection étant en contact avec une des parois de l'empreinte creuse,
- \* introduire une résine de silicone dans l'espace laissé libre à l'intérieur du moule par lesdits moyens d'adhésion,
  - \* polymériser l'ensemble autocollant formé des moyens d'adhésion et de la résine de silicone puis le démouler.

L'invention concerne aussi un ensemble autocollant comportant une pièce destinée à être fixée à une autre pièce et des moyens de collage double face faits d'un empilement comportant successivement une feuille de protection, une couche d'un premier adhésif, une feuille intermédiaire et une couche d'un second adhésif

WO 00/56516 PCT/FR00/00665

en contact avec la pièce à coller, caractérisé en ce que la pièce à coller est une pièce en silicone et en ce que le second adhésif est à base de silicone.

L'invention sera mieux comprise et d'autres caractéristiques apparaîtront à l'aide de la description ci-après et de la figure 1 s'y rapportant qui représente, vus en coupe, des moyens mis en œuvre dans le procédé.

Afin de permettre un collage rapide d'une pièce en silicone sur une autre pièce sans entraîner un long temps d'immobilisation du matériel de positionnement utilisé lors d'une fabrication à l'échelle industrielle, il est proposé ci-après de réaliser des ensembles autocollants où la pièce en silicone est associée à un autocollant double face, lors de son moulage.

Les techniques de moulage étant supposées être connues du lecteur, certains détails tels que l'injection de résine dans un moule ou le maintien d'une feuille contre la paroi interne d'un moule par aspiration, seront mentionnés sans rentrer dans les détails de réalisation.

Les pièces en silicone réalisées selon le procédé peuvent être soit des pièces directement moulées aux dimensions désirées, soit des plaques prévues pour être découpées par la suite aux dimensions désirées.

20

La figure 1 représente, une vue en coupe transversale, un ensemble autocollant et un moule, M, utilisé pour la fabrication de l'ensemble autocollant.

Le moule M est formé de deux demi-coquilles M1, M2 qui, lorsqu'elles sont accolées, comme représenté sur la figure, constituent une enceinte avec, à l'intérieur, un espace délimité par « l'empreinte creuse » (E1, E2) du moule. Les dimensions de l'empreinte creuse correspondent sensiblement aux dimensions de l'ensemble autocollant à obtenir.

L'ensemble autocollant, tel qu'il apparaît sur la figure, est constitué par un empilement comportant successivement une feuille de protection Fp, une couche Ce d'un premier adhésif, une feuille

20

intermédiaire Fi, une couche Cs d'un second adhésif, la pièce R en résine de silicone.

Le procédé de fabrication consiste, après avoir réalisé le moule M, à se procurer l'adhésif double face, Ce + Fi + Cs, avec sa feuille de protection Fp. L'adhésif de la couche Cs est un produit compatible avec le silicone, c'est-à-dire un adhésif à base de silicone. Les produits utilisés dans le procédé sont choisis pour être compatibles avec les caractéristiques mécaniques, thermiques, chimiques, etc... de l'ensemble autocollant désiré. L'exemple de réalisation qui a servi à la présente description sera commenté plus en détail dans ce qui suit.

Au cours d'une étape du procédé, l'adhésif double face (Ce+Fi+Cs) est placé dans la demi-coquille M1 avec la feuille de protection Fp en contact avec le fond F1 de l'empreinte E1. Les dimensions de l'empreinte E1 de la demi-coquille M1 correspondent sensiblement aux dimensions de l'ensemble de l'adhésif double face et de la feuille de protection Fp. La face de la couche Cs qui se trouve la plus éloignée du fond F1 arrive sensiblement au ras de la face de la demi-coquille M1 qui se trouve au contact de la demi-coquille M2.

La demi-coquille M1 est percée de plusieurs conduits d'aspirations non représentés sur la figure. Il s'agit, de manière classique en technique de moulage, de trous très fins qui traversent la demi-coquille M1 et débouchent dans le fond F1 de l'empreinte creuse E1 là où se trouve la feuille de protection Fp. Ces trous permettent, par aspiration au moyen d'une pompe non représentée, de maintenir en place l'adhésif double face et la feuille de protection.

Lorsque l'adhésif double face Ce + Fi + Cs est en place, la demi-coquille M2 est amenée contre la demi-coquille M1 avec leurs empreintes creuses (E1, E2 respectivement) en regard, comme représenté sur le dessin. Les deux demi-coquilles sont maintenues en position par des moyens de fixation non représentés, connus de l'Homme du métier.

WO 00/56516 PCT/FR00/00665

5

La demi-coquille M2 est percée de plusieurs trous d'injection non représentés sur la figure. Il s'agit, là encore de manière classique en technique de moulage, d'un ensemble de trous dont certains servent à injecter la matière à mouler, en l'occurrence de la résine de silicone, et dont les autres servent à laisser partir l'air contenu dans l'empreinte creuse, au fur et à mesure du remplissage par la matière à mouler.

Au cours d'une étape suivante, le moule est rempli de résine, l'ensemble est soumis à une étape de polymérisation, la résine ayant polymérisé, l'ensemble autocollant comprenant l'adhésif double face, la feuille de protection et la pièce en résine de silicone est démoulé. Cet ensemble autocollant est soit prêt à l'emploi soit prêt à être découpé aux dimensions désirées. Pour cela il suffit d'enlever la feuille de protection Fp pour pouvoir le mettre en place sans outillage complexe et sans temps d'attente en cours de fabrication vu que l'ensemble autocollant est « prêt à coller », au contraire, comme il a été vu plus avant, des pièces en silicone dont les moyens de collage ne sont associés à la pièce qu'au moment du collage.

Dans l'exemple décrit, comme il ressort de la figure, la largeur II de l'empreinte creuse E1 de la demi-coquille M1 est supérieure à la largeur I2 de l'empreinte creuse E2 de la demi-coquille M2; ceci permet en plus du maintien par aspiration de l'adhésif double face, d'assurer son maintien par blocage au niveau de ses bords.

20

25

Toujours dans le cas de l'exemple décrit, le moule M est en aluminium, un matériau compatible avec le silicone, c'est-à-dire un matériau qui ne pose pas de problème de réaction chimique en particulier lors de la polymérisation de la résine de silicone. Il s'agit, avec ce choix d'un matériau compatible, d'une précaution de fabrication bien connue de l'homme du métier qui fabrique des pièces en silicone moulé.

Les dimensions transversales des demi-coquilles M1 et M2 à savoir la largeur du moule  $I_{\rm M}$  et sa hauteur  $H_{\rm M}$  sont respectivement de 15 cm par 3 cm.

La feuille de protection Fp et la couche d'un premier adhésif Ce, sont constituées par un film adhésif produit et commercialisé par la société 3M sous la référence VHB 9460; il s'agit d'une masse adhésive d'épaisseur constante supportée par une feuille de protection en papier siliconé.

La feuille intermédiaire Fi et la couche d'un second adhésif Cs sont constituées par un film adhésif produit par la société PROTECTIA sous la référence KAPTON 830; il s'agit d'un film en KAPTON recouvert sur une face d'un élément collant à base de silicone. Il est à noter que le film VHB9460 n'est pas à base de silicone mais, comme il ressort de ce qui précède, seule la couche Cs doit être faite d'un adhésif à base de silicone, étant entendu que l'adhésif de la couche Ce doit adhérer à la feuille Fi.

La présente invention n'est pas limitée à ce qui précède, l'adhésif double face peut être maintenu dans le moule par exemple par un collage léger au lieu d'être maintenu par aspiration.

De même les dimensions transversales des empreintes des demi-coquilles M1, M2 peuvent être les mêmes au niveau de la jonction de ces demi-coquilles, voire même celle de la demi-coquille M2 peut être plus grande que celle de la demi-coquille M1.

Pour ce qui est des plans de jonction entre M1, M2 d'une part et R, Cs d'autre part ils peuvent être à des niveaux différents; c'est ainsi par exemple que la demi-coquille M1 peut être une simple plaque et que l'ensemble R + Cs + Fi + Ce + Fp est alors entièrement logé dans l'empreinte de la demi-coquille M2 dont les dimensions et la géométrie sont choisies en conséquence.

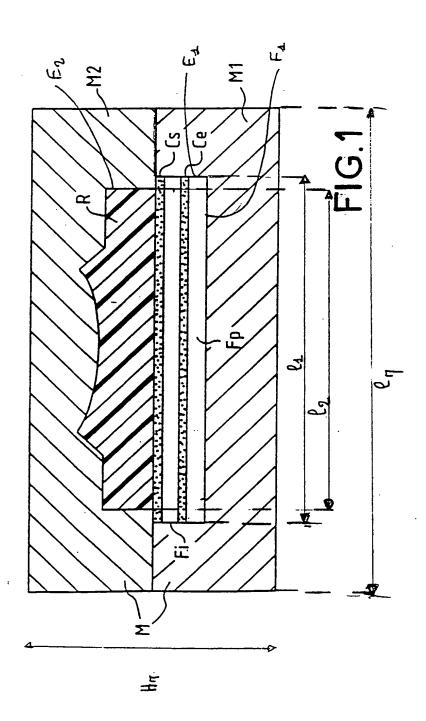
Quant aux différents constituants ils sont bien entendu à choisir en fonction de la pièce à réaliser et des conditions de stockage et d'emploi de cette pièce.

#### **REVENDICATIONS**

- 1 Procédé de fabrication d'une pièce en silicone destinée à être fixée à une autre pièce par collage, ladite pièce de silicone se présentant à la fin du procédé sous la forme d'un ensemble autocollant caractérisé en ce qu'il comporte au moins les étapes suivantes :
- \* utiliser un moule (M) ayant une empreinte creuse (E1, E2) dont les dimensions sont sensiblement égales à celles de l'ensemble autocollant,
- \* utiliser des moyens de collage constitué d'un empilement comportant successivement au moins une feuille de protection (Fp), une couche (Ce) d'un premier adhésif, une feuille intermédiaire (Fi), et une couche (Cs) d'un deuxième adhésif , ledit deuxième adhésif étant à base de silicone,
- \* disposer lesdits moyens d'adhésion dans ledit moule (M), la feuille de protection (Fp) étant en contact avec une des parois de l'empreinte creuse (E1),
  - \* introduire une résine de silicone (R) dans l'espace laissé libre à l'intérieur du moule par lesdits moyens d'adhésion,
- \* polymériser l'ensemble autocollant formé des moyens d'adhésion et de la résine de silicone puis le démouler.
- 2 Procédé selon la revendication 1 caractérisé en ce qu'il comporte l'utilisation de deux adhésifs de nature différente pour la première
  couche (Ce) et pour la deuxième couche (Cs), l'adhésif de la deuxième couche étant à base de silicone.
- 3 Procédé selon la revendication 1 caractérisé en ce qu'il comporte le choix de deux films constitués chacun d'une feuille recouverte de
  colle sur l'une de ses faces, l'utilisation de l'un des deux films pour

constituer la feuille de protection (Fp) et la couche (Ce) d'un premier d'adhésif et de l'autre pour constituer la feuille intermédiaire (Fi) et la couche (Cs) d'un second adhésif.

destinée à être fixée à une autre pièce et des moyens de collage double face faits d'un empilement comportant successivement une feuille de protection (Fp), une couche (Ce) d'un premier adhésif, une feuille intermédiaire (Fi) et une couche (Cs) d'un second adhésif en contact avec la pièce à coller, caractérisé en ce que la pièce à coller (R) est une pièce en silicone et en ce que la couche (Cs) du second adhésif est à base de silicone.



THIS PAGE BLANK (USPTO)

Inter nai Application No

PCT/FR 00/00665 A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER IPC 7 B29C45/14 C09C C09J7/02 C08J5/12 B29C37/00 According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC **B. FIELDS SEARCHED** Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols) IPC 7 B29C C09J C08J Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practical, search terms used) EPO-Internal, PAJ C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages Relevant to claim No. Υ EP 0 878 285 A (NISSHA PRINTING ; TOSHIBA 1,2 SILICONE (JP)) 18 November 1998 (1998-11-18) page 7, line 40 -page 8, line 9 Α page 9, line 2 - line 8 3 page 9, line 33 - line 47 figure 6 PATENT ABSTRACTS OF JAPAN Υ 1,2 vol. 015, no. 160 (M-1105), 22 April 1991 (1991-04-22) & JP 03 030921 A (YAMAHA CORP), 8 February 1991 (1991-02-08) abstract χ Further documents are listed in the continuation of box C. Patent family members are listed in annex. Special categories of cited documents: "T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but "A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance cited to understand the principle or theory underlying the invention "E" earlier document but published on or after the international "X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to "L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified) involve an inventive step when the document is taken alone "Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such docu-"O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means ments, such combination being obvious to a person skilled document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed "&" document member of the same patent family Date of the actual completion of the international search Date of mailing of the international search report 20 June 2000 30/06/2000 Name and mailing address of the ISA Authorized officer European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL - 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl, Fax: (+31-70) 340-3016

Form PCT/ISA/210 (second sheet) (July 1992)

1

Alink, M

Inter anal Application No PCT/FR 00/00665

Category °	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Pologopt to -i 11
J1	appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
	PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 018, no. 145 (C-1178), 10 March 1994 (1994-03-10)	1-3
	-& JP 05 320592 A (NITTO DENKO CORP), 3 December 1993 (1993-12-03)	
·	abstract; figure 2 -& DATABASE WPI Week 199403 Derwent Publications Ltd., London, GB; AN 1994-018638 XP002140611 abstract	4
	<del></del> -	



information on patent family members

Inter	mai	Application No
PCT/	FR	00/00665

Patent document cited in search report	Publication date	Patent family member(s)	Publication date	
EP 0878285 A	18-11-1998	CN 1199362 A WO 9801281 A	18-11-1998 15-01-1998	
JP 03030921 A	08-02-1991	JP 2017672 C JP 7037043 B	19-02-1996 26-04-1995	
JP 05320592 A	03-12-1993	NONE		

THIS PAGE BLANK (USPTO)

#### RAPPORT DE REC RCHE INTERNATIONALE

Internationale No PCT/FR 00/00665

	DE L'OBJE		
CIB	29C45/1		
		0.09.17 / 1	

C08J5/12

B29C37/00

Selon la classification internationale des brevets (CIB) ou à la fois selon la classification nationale et la CIB

### B. DOMAINES SUR LESQUELS LA RECHERCHE A PORTE

Documentation minimale consultée (système de classification suivi des symboles de classement)

CIB 7 B29C C09J C08J

Documentation consultée autre que la documentation minimale dans la mesure où ces documents relèvent des domaines sur lesquels a porté la recherche

Base de données électronique consultée au cours de la recherche internationale (nom de la base de données, et si réalisable, termes de recherche utilisés)

EPO-Internal, PAJ

C. DOCUM	ENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS	
Catégorie °	Identification des documents cités, avec, le cas échéant, l'indication des passages pertinents	no. des revendications visées
Y	EP 0 878 285 A (NISSHA PRINTING ; TOSHIBA SILICONE (JP))	1,2
Α	18 novembre 1998 (1998-11-18) page 7, ligne 40 -page 8, ligne 9 page 9, ligne 2 - ligne 8 page 9, ligne 33 - ligne 47 figure 6	3
<b>Y</b>	PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 015, no. 160 (M-1105), 22 avril 1991 (1991-04-22) & JP 03 030921 A (YAMAHA CORP), 8 février 1991 (1991-02-08) abrégé	1,2
	-/	

X	Voir la suite du cadre C pour la fin de la liste des documents
---	--

Les documents de familles de brevets sont indiqués en annexe

- ° Catégories spéciales de documents cités:
- "A" document définissant l'état général de la technique, non considéré comme particulièrement pertinent
- "E" document antérieur, mais publié à la date de dépôt international ou après cette date
- "L" document pouvant jeter un doute sur une revendication de priorité ou cité pour déterminer la date de publication d'une autre citation ou pour une raison spéciale (telle qu'indiquée)
- "O" document se référant à une divulgation orale, à un usage, à une exposition ou tous autres moyens
- document publié avant la date de dépôt international, mais posténeurement à la date de priorité revendiquée
- \*T\* document ultérieur publié après la date de dépôt international ou la date de priorité et n'appartenenant pas à l'état de la technique pertinent, mais cité pour comprendre le principe ou la théorie constituant la base de l'invention
- "X" document particulièrement pertinent; l'inven tion revendiquée ne peut être considérée comme nouvelle ou comme impliquant une activité inventive par rapport au document considéré isolément
- document particulièrement pertinent; l'inven tion revendiquée ne peut être considérée comme impliquant une activité inventive lorsque le document est associé à un ou plusieurs autres documents de même nature, cette combinaison étant évidente pour une personne du métier

Date d'expédition du présent rapport de recherche internationale

\*& document qui fait partie de la même famille de brevets

Date à laquelle la recherche internationale a été effectivement achevée

20 juin 2000

30/06/2000

Nom et adresse postale de l'administration chargée de la recherche internationale Office Européen des Brevets, P.B. 5818 Patentlaan 2

Fonctionnaire autorisé

NL - 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl. Fax: (+31-70) 340-3016

Alink, M

Formulaire PCT/ISA/210 (deuxième feuille) (juillet 1992)

1

## RAPPORT DE RECHERCHE INTERNATIONALE



PCT/FR 00/00665

	OCUMENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS	
Catégorie	Identification des documents cités, avec, le cas échéant, l'Indicationdes passages pertin	no. des revendications visées
Ą	PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 018, no. 145 (C-1178), 10 mars 1994 (1994-03-10) -& JP 05 320592 A (NITTO DENKO CORP), 3 décembre 1993 (1993-12-93)	1-3
(	3 décembre 1993 (1993-12-03) abrégé; figure 2 -& DATABASE WPI Week 199403 Derwent Publications Ltd., London, GB; AN 1994-018638 XP002140611 abrégé	4
	·	
1		
		·
:		

1

# RAPPORT DE RESERVE INTERNATIONALE

Renseignements relatifs aux membres de familles de brevets

Dem: Internationale No PCT/FR 00/00665

Document brevet cité au rapport de recherche		Date de publication	Membre(s) de la famille de brevet(s)		Date de publication
EP 0878285	A	18-11-1998	CN WO	1199362 A 9801281 A	18-11-1998 15-01-1998
JP 03030921	Α	08-02-1991	JP JP	2017672 C 7037043 B	19-02-1996 26-04-1995
JP 05320592	A	03-12-1993	AUCU	 N	

Formulaire PCT/ISA/210 (annexe familles de brevets) (juillet 1992)

THIS PAGE BLANK (USPTO)